

Systems and Technology Group

Aktuelle Informationen und Vorstellung des IBM System z - Business Class

G02

Nürnberg, 23. Oktober 2006

Dr. Manfred Gnirss
Technical Marketing Competence Center
IBM Labor Böblingen
gnirss@de.ibm.com



Trademarks

The following are trademarks of the International Business Machines Corporation in the United States and/or other countries.

AIX*	GDPS*	Parallel Sysplex*	VisualAge*
CICS*	HiperSockets	PR/SM	VM/ESA*
DB2*	IBM*	RACF*	VSE/ESA
DB2 Connect	IBM eServer	Rational*	VTAM*
DB2 Universal Database	IBM logo*	RMF	WebSphere*
DirMaint	IMS	System i	z/Architecture
Domino	Language Environment*	System z	z/OS*
DRDA*	Lotus*	System z9	z/VM*
Enterprise Storage Server*	MQSeries*	System Storage	z/VSE
ESCON*	Multiprise*	Tivoli*	zSeries*
FICON*	OMEGAMON*	TotalStorage*	zSeries Entry License Charge
FlashCopy*	OS/390*	Virtualization Engine	

* Registered trademarks of IBM Corporation

The following are trademarks or registered trademarks of other companies.

Intel is a trademark of Intel Corporation in the United States, other countries, or both.

Java and all Java-related trademarks and logos are trademarks of Sun Microsystems, Inc., in the United States and other countries

Linux is a trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries..

UNIX is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries.

Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

* All other products may be trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Notes:

Performance is in Internal Throughput Rate (ITR) ratio based on measurements and projections using standard IBM benchmarks in a controlled environment. The actual throughput that any user will experience will vary depending upon considerations such as the amount of multiprogramming in the user's job stream, the I/O configuration, the storage configuration, and the workload processed. Therefore, no assurance can be given that an individual user will achieve throughput improvements equivalent to the performance ratios stated here.

IBM hardware products are manufactured from new parts, or new and serviceable used parts. Regardless, our warranty terms apply.

All customer examples cited or described in this presentation are presented as illustrations of the manner in which some customers have used IBM products and the results they may have achieved. Actual environmental costs and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions.

This publication was produced in the United States. IBM may not offer the products, services or features discussed in this document in other countries, and the information may be subject to change without notice. Consult your local IBM business contact for information on the product or services available in your area.

All statements regarding IBM's future direction and intent are subject to change or withdrawal without notice, and represent goals and objectives only.

Information about non-IBM products is obtained from the manufacturers of those products or their published announcements. IBM has not tested those products and cannot confirm the performance, compatibility, or any other claims related to non-IBM products. Questions on the capabilities of non-IBM products should be addressed to the suppliers of those products.

Prices subject to change without notice. Contact your IBM representative or Business Partner for the most current pricing in your geography.

Die IBM System z9: Die Realisierung von “Mainframe Qualities of Service”

■ System Management, Automatisierung

- WLM, Intelligent Resource Director
- System Automation: z/OS, Multiplatform

■ Virtualisierung

- PR/SM (LPAR), z/VM & Linux, HiperSockets

■ Sicherheit

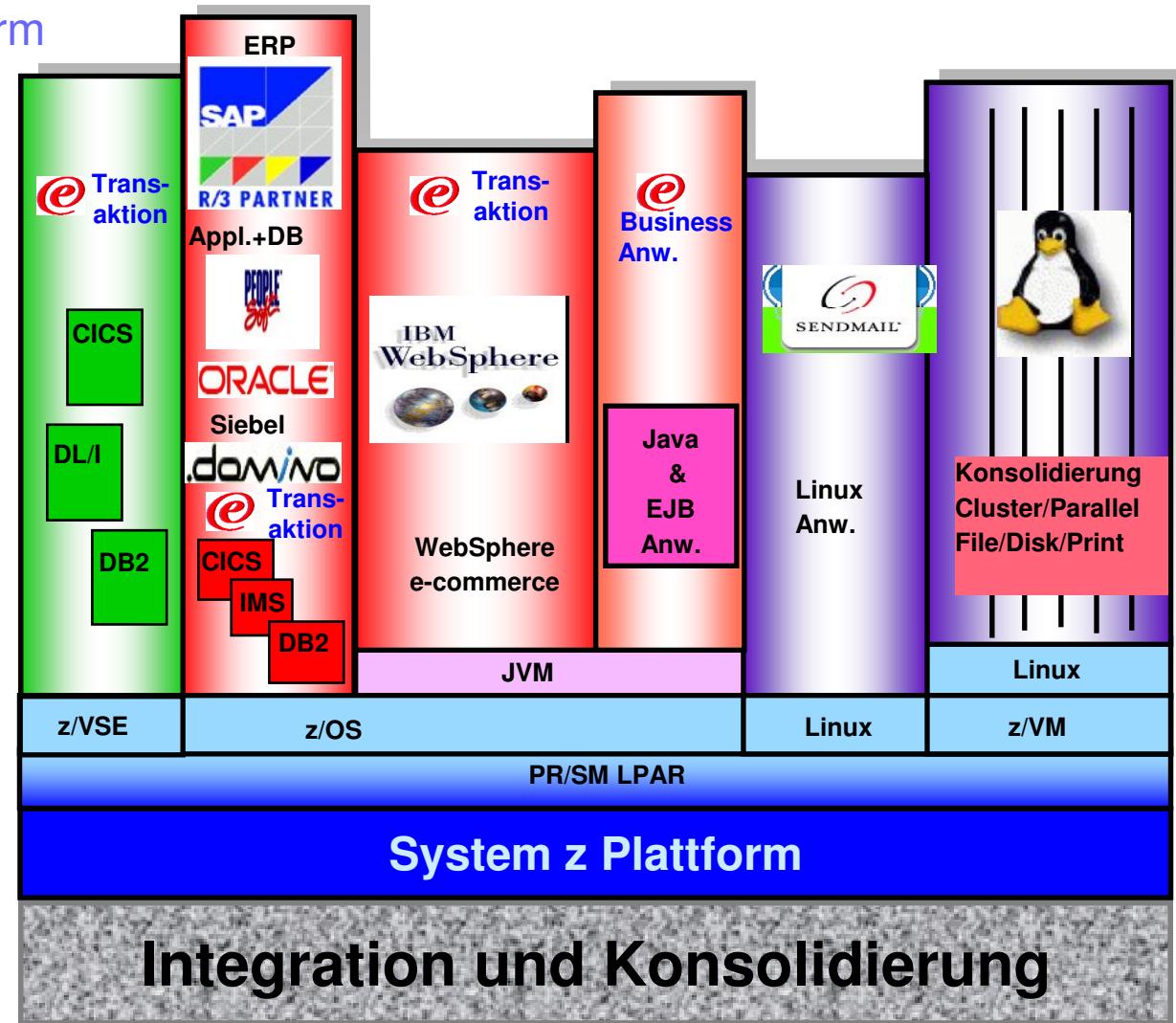
- EAL5 (LPAR), EAL3+(z/OS,...)
- Krypto-HW

■ Hochverfügbarkeit

- ‘PU sparing, Instruction retry’
- ‘Enhanced Book Availability’
- ‘Enhanced Driver Maintenance’
- Parallel Sysplex, ‘Shared everything’
- GDPS: z/OS, Multiplatform

■ Skalierbarkeit

- Datenoptimierte System-Strukturen
- Unterbrechungsfreie Kapazitätsoptimierung



Die Evolution der zSeries Systeme seit 2000

Kontinuierliche Erweiterung der 2000/2001 z900-Basis

- ▶ Funktionalität
- ▶ Kapazitäts-Spektrum

12/00

10/01

02/02

04..08/02

10..12/02



2005:
IBM System z9

09/05

05/06

z9 EC
(z9 109)

z9 BC



2003: z990 Modulare System-Struktur (1 - 4 Books)

06/03
2-books

10/03
4-books

04/04
z890, zAAP

10/04
LAN/SAN/Crypto

01/05



IBM System z9

Ein Server Design, das alle Anforderungen von Unternehmen beliebiger Größe erfüllt

The IBM System z9™ Enterprise Class (z9 EC), vorher z9-109, und die neue IBM System z9 Business Class (z9 BC) liefern qualitative Spitzenleistung für Ihr Unternehmen

- Fundiert auf über 40 Jahren Erfahrung und Innovation.
IBM System z9 setzt die Richtwerte für:

- Skalierung
- Verfügbarkeit
- Sicherheit

- Zeit die Rolle des Mainframes zu überdenken
 - ▶ Ein Mainframe für jeden
 - ▶ Mehrwert aus Daten und Anwendungen mit der Ankündigung des System z9 Integrated Information Processor (zIIP) bereitstellen
 - ▶ Management vereinfachen und Speichernutzung mit neuen Verbindungsoptionen optimieren

z9 EC



z9 BC

Jetzt* gibt es z9 Technologie für alle Anforderungen

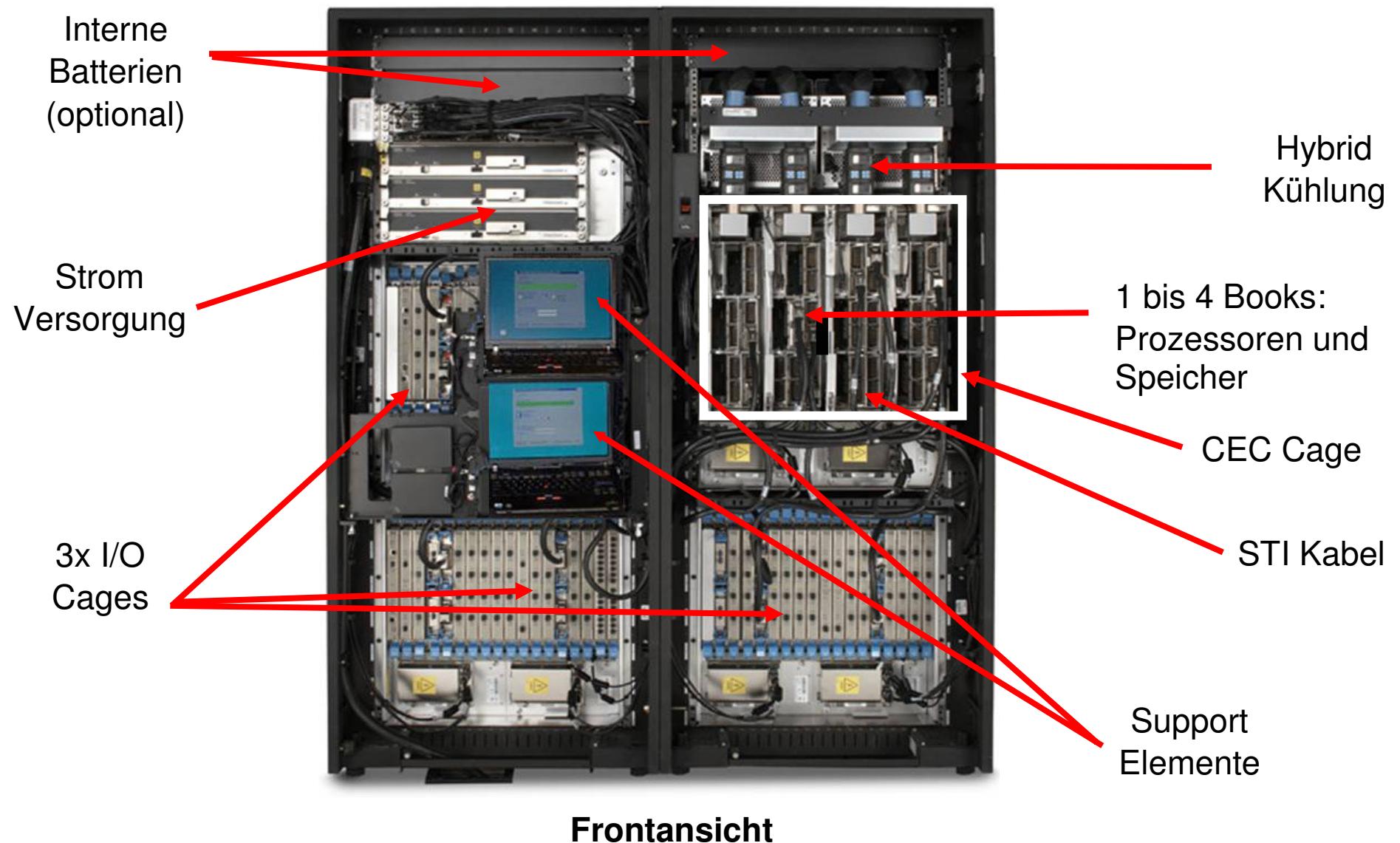
* Verfügbar seit 26. Mai 2006

IBM System z9 EC Überblick



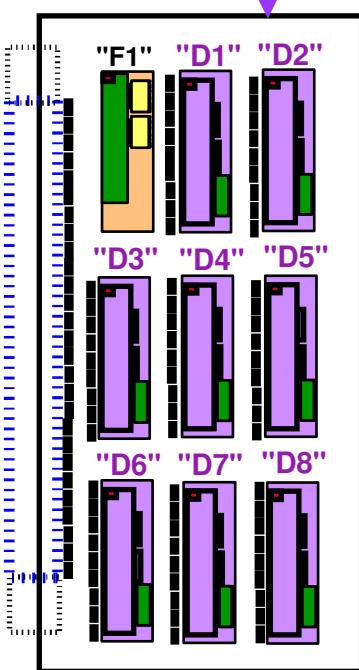
- **Maschinen-Typ 2094**
- **5 Modelle: S08, S18, S28, S38 und S54**
- **Processor Units (PUs)**
 - 12 (16 für Model S54) PUs pro Book
 - 2 SAPs pro Book, standard
 - 2 Spares ***pro Server*** (z990: *pro Book!*)
 - 8, 18, 28, 38 oder 54 PUs verfügbar
 - Central Processors (CPs), Integrated Facility for Linux (IFLs), Internal Coupling Facility (ICFs), System z9 Application Assist Processors (zAAPs), optional zusätzliche System Assist Processors (SAPs)
- **Speicher**
 - Minimum 16 GB
 - Bis zu 512 GB pro System, in 16 GB Schritten
- **I/O**
 - Bis zu 16 STIs pro Book, jeweils @ 2.7 GB/s
 - Bis zu 4 Logical Channel Subsystems (LCSSs)
 - Bis zu 4 x 256 = 1024 Kanälen
 - System I/O Bandbreite 172.8 GB/s
- **Virtualisierung**
 - Bis zu 60 LPARs

z9-EC Unter der Haube



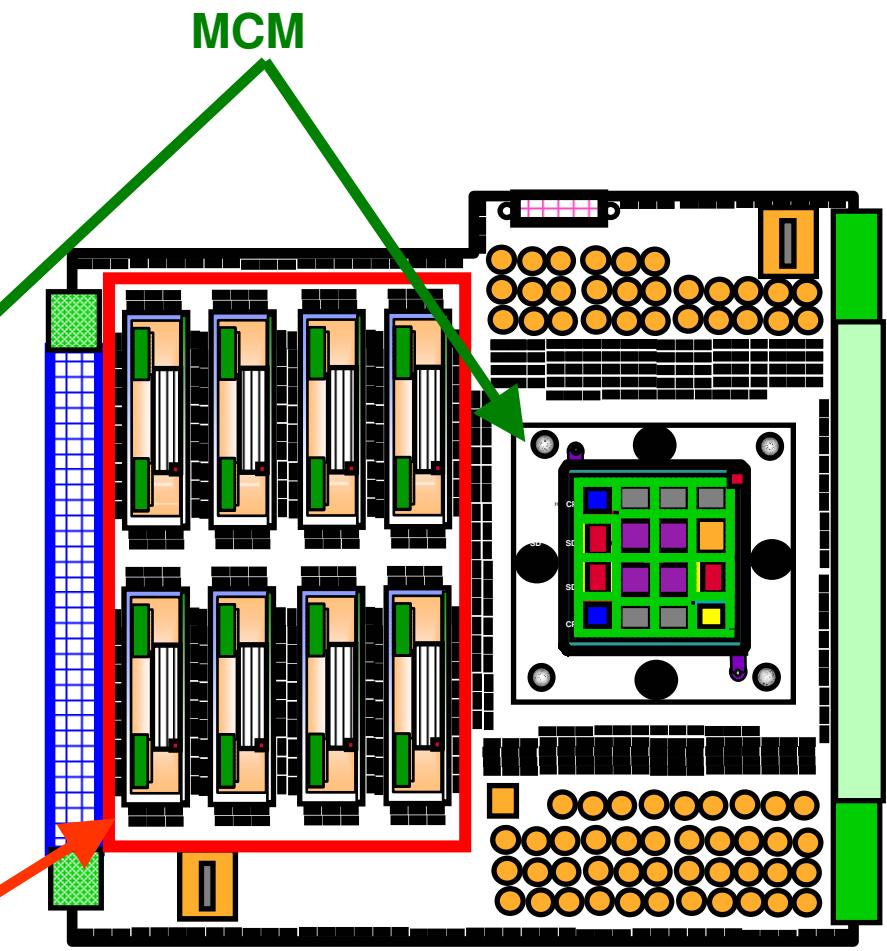
z9-EC Prozessor Book Layout

Bis zu 8
'hot pluggable' MBA/STI
Anschlusskarten



Front View

Speicherkarten
Bis zu 128 GB



Seitenansicht

Note: 4 oder 8 steckbare Speicherkarten
Jede MBA Anschlusskarte ist 'hot-pluggable' und hat 2 STIs

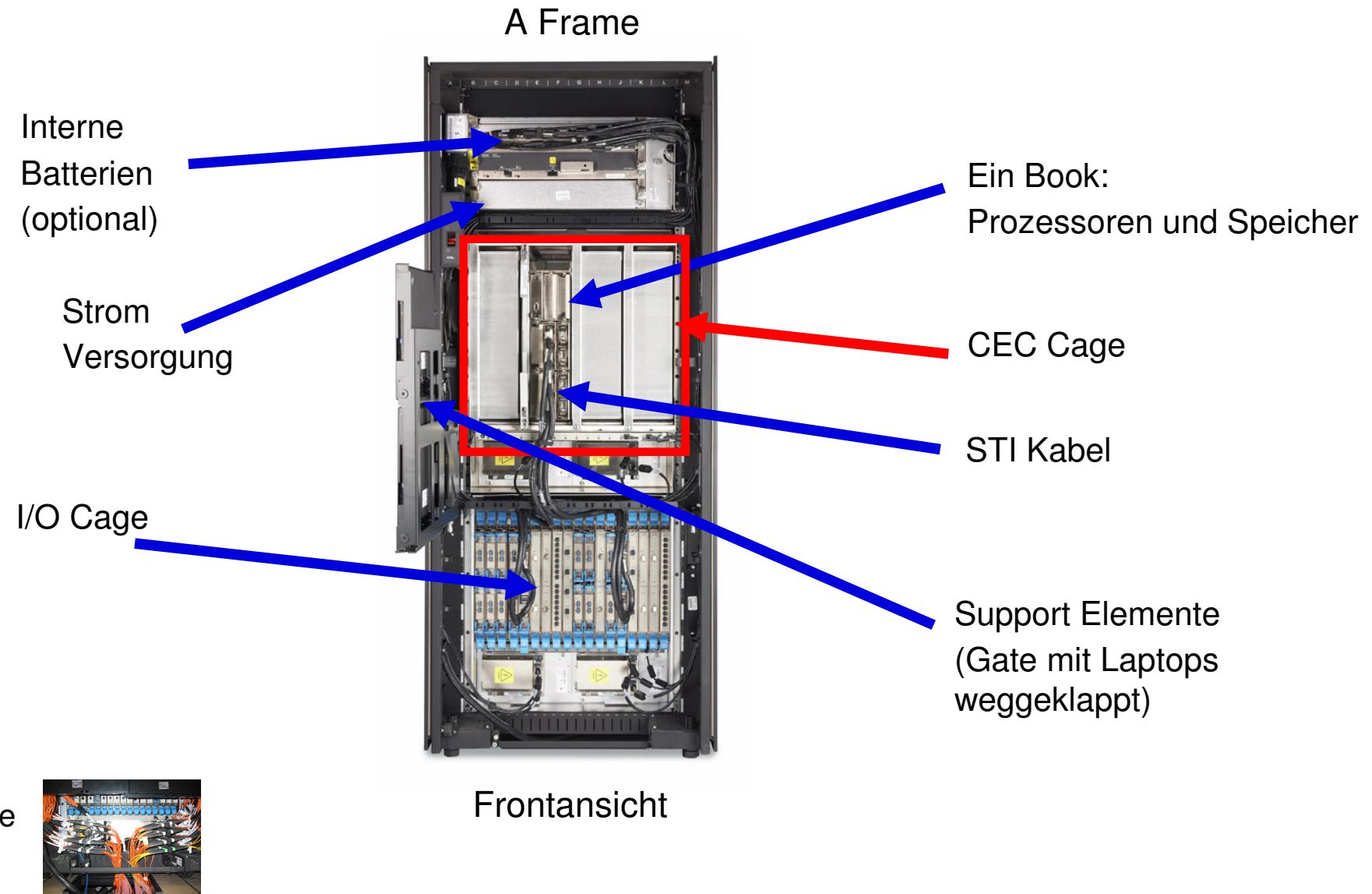
z9 BC – Ein moderner Mainframe für mittlere Unternehmen

- Basiert auf System z9 Enterprise Class (z9 EC) Technologie
- Gebaut für große Flexibilität mit 2 Modellen
- Mehr Engines für spezielle Arbeitslast
 - System z™ Application Assist Prozessor (zAAP), Integrated Facility for Linux (IFL), Internal Coupling Facility (ICF), zIIP
- On demand Erweiterungsmöglichkeiten
 - Aussergewöhnlich viele Erweiterungsstufen
 - On/Off Capacity on Demand (On/Off CoD) Möglichkeiten
- Starke Netzwerk- und Verbindungsoptionen
 - FICON Express4
 - Niedrigere Einstiegskosten für FICON® mit neuer 2-port FICON Karte
- Mit allen System z9 kryptographischen Funktionen
- EWLC und Tiered EWLC Software Preis Strukturen
- Operating System Unterstützung – wie bei z9 EC
 - SOD für z/VSE™ V4 wird flexiblere Preismodelle bringen
 - z/OS.e ist weiterhin unterstützt



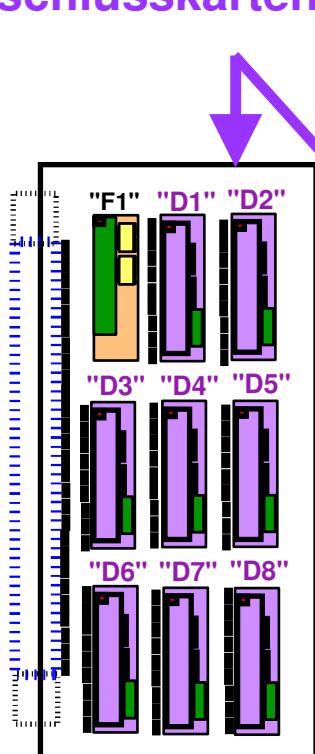
Niedrige Einstiegsinvestition mit vielen Optionen

z9 BC – Ein Blick unter die Haube

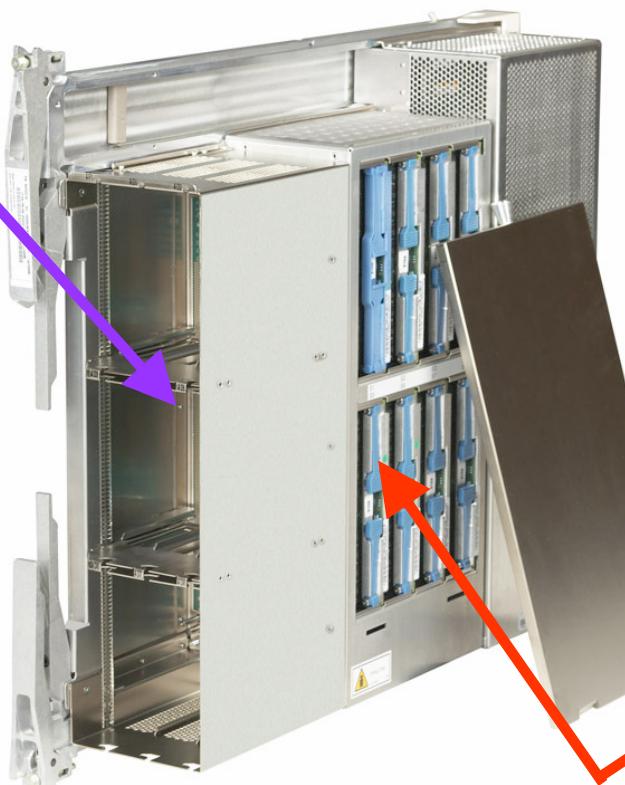


z9 BC Processor Book Layout

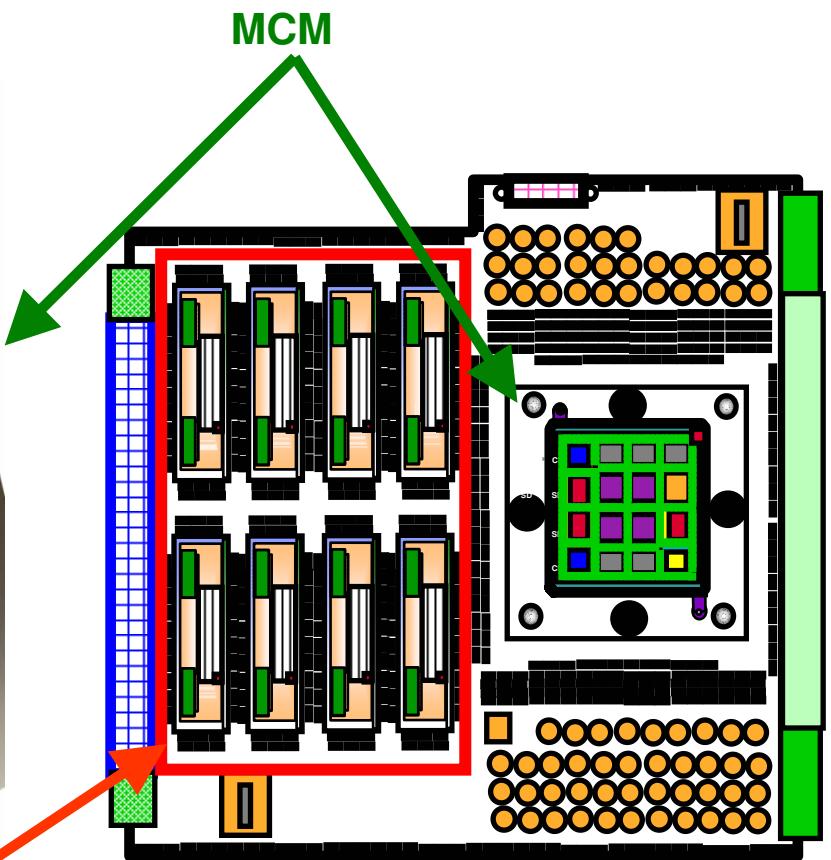
Bis zu 8
'hot pluggable' MBA/STI
Anschlusskarten



Frontansicht



Speicherkarten
Bis zu 64 GB

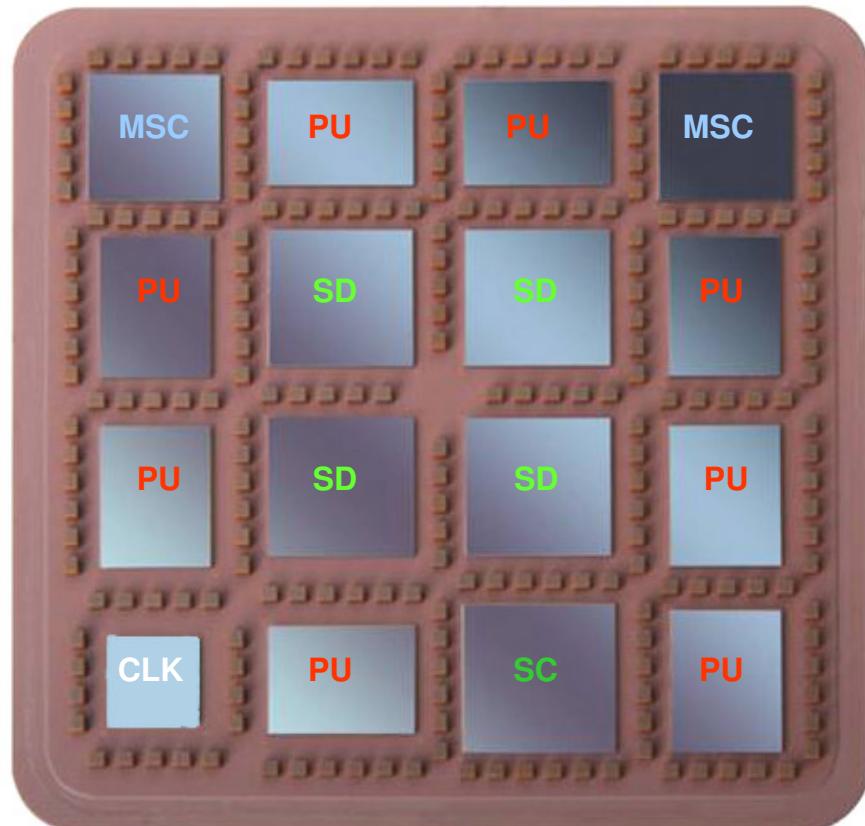


Seitenansicht

Note: 4 oder 8 steckbare Speicher Karten
Jede MBA Anschlusskarte ist 'hot-pluggable' und hat 2 STIs

z9 BC Multi-Chip Module (MCM)

- 95mm x 95mm MCM
 - 102 Lagen Glas-Keramik
 - 16 Chip-Plätze, 217 Kondensatoren
 - 0.545 km interne Verdrahtung

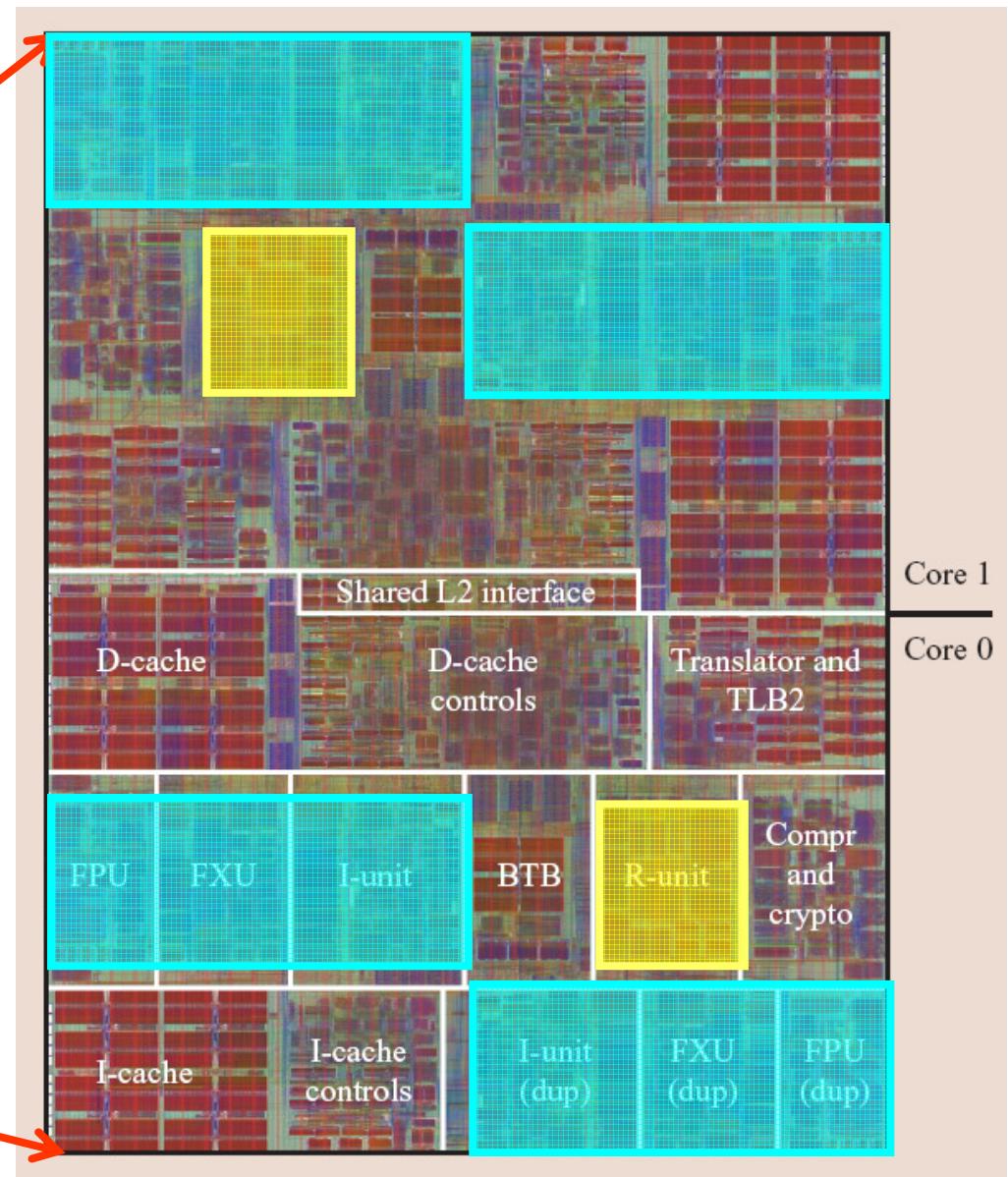
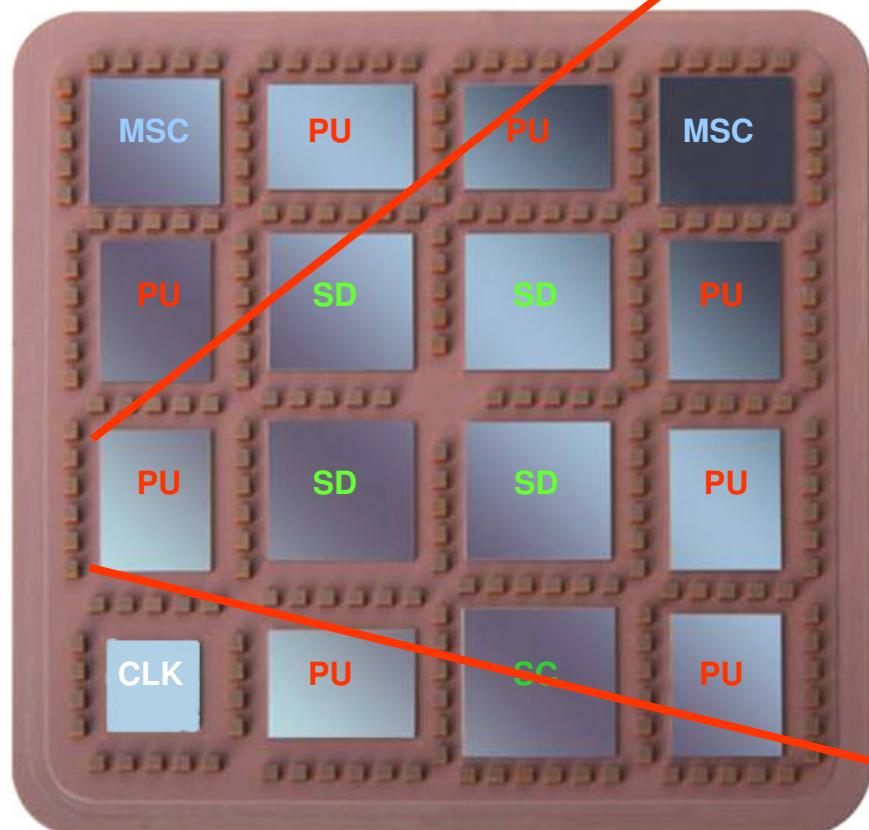


- CMOS 10K Chip Technologie
 - PU, SC, SD und MSC Chips
 - 10 Lagen Kupferverdrahtung
 - 8 PU Chips/MCM
 - 15.78 mm x 11.84 mm
 - 121 Million Transistoren/Chip
 - L1 Cache/PU
 - 256 KB I-cache
 - 256 KB D-cache
 - 0.7 ns Cycle Time
 - 4 System Data (SD) Cache Chips/MCM
 - 15.66 mm x 15.40mm
 - L2 Cache pro Book
 - 660 Millionen Transistoren/Chip
 - 40 MB
 - 1 Storage Control (SC) Chip
 - 16.41mm x 16.41mm
 - 162 Millionen Transistoren
 - L2 Cache Crosspoint Switch
 - L2 Ring-Zugriff auf / von anderen MCMs
 - 2 Memory Storage Control (MSC) Chips
 - 14.31 mm x 14.31 mm
 - 24 Millionen Transistoren/Chip
 - Speicherkarten (L3) Interface zum L2
 - L2 Zugriff auf / von MBAs (off MCM)
 - 1 Clock (CLK) chip - CMOS 8S
 - Clock und ETR Receiver

z9 BC Multi-Chip Module (MCM)

Höchstverfügbarkeit in Hardware:

- ▶ ‘Instruction retry’
- ▶ Exklusiv für IBM zSeries & System z9



z9 BC Model R07



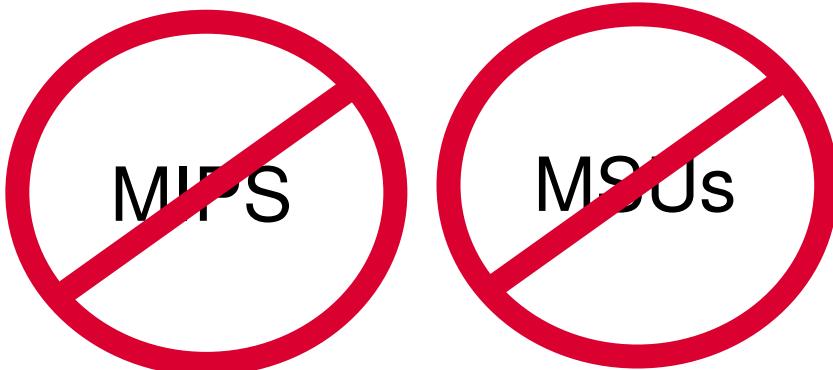
- **Machine Type**
 - 2096
- **Model**
 - R07
- **Processor Units (PUs)**
 - 8 PUs pro System
 - 1 SAP pro Book, Standard
 - Keine dedizierten Spares
 - 7 PUs sind verfügbar
 - 1 bis 3 Central Processors (CPs)
 - Integrated Facility for Linux (IFLs), Internal Coupling Facility (ICFs), System z Application Assist Processors (zAAPs), System z9 Integrated Information Processors (zIIPs), optional System Assist Processors (SAPs)
 - Bis zu 15 LPARs
- **Speicher**
 - Minimum 8 GB
 - Bis zu 64 GB pro System
 - In 8 GB Schritten
- **I/O**
 - Bis zu 16 STIs pro System jeweils @ 2.7 GB/s
 - System I/O Bandbreite 43.2 GB/s
 - Bis zu 2 Logical Channel Subsystem (LCSS)
 - Bis zu 4 I/O Domains
 - Bis zu 240 Kanälen – abhängig von Channel types

z9 BC Model S07



- **Machine Type**
 - 2096
- **Model**
 - S07
- **Processor Units (PUs)**
 - 8 PUs pro System
 - 1 SAP pro Book, Standard
 - Keine dedizierten Spares
 - 7 PUs sind verfügbar
 - 0 bis 4 Central Processors (CPs)
 - Integrated Facility for Linux (IFLs), Internal Coupling Facility (ICFs), System z Application Assist Processors (zAAPs), System z9 Integrated Information Processor (zIIP), optional System Assist Processors (SAPs)
 - Reines IFL System ist möglich
 - Up to 30 LPARs
- **Speicher**
 - Minimum 8 GB
 - Bis zu 64 GB pro System
 - In 8 GB Schritten
- **I/O**
 - Bis zu 16 STIs pro System @ 2.7 GB/s
 - System I/O Bandbreite 43.2 GB
 - Bis zu 2 Logical Channel Subsystems (LCSSs)
 - Bis zu 7 I/O Domains
 - Bis zu 420 Kanälen – abhängig von Channel types

Performance- und Kapazitätsplanung



Kapazitätsvergleich: Bitte mehr als nur einen einzigen Aspekt berücksichtigen.

Kapazitätsplanung: Unterstützung durch IBM Technical Support

Kunden können zPCR Tool nutzen.



Neu: Detaillierte Kapazitätsplanung für die tatsächliche eigene (Kunden-) Systemumgebung mit:

IBM Processor Capacity Reference for IBM System z9 and IBM eServer TM zSeriesR (zPCR)

- Auf Techdocs: <http://www-03.ibm.com/support/techdocs> zu finden über Suche nach 'zPCR'
- Einführungs- und Lernmaterial vorhanden, Tool seit Oktober 2005 zum Download verfügbar

z9 BC – Liefert höhere Kapazität und Performance

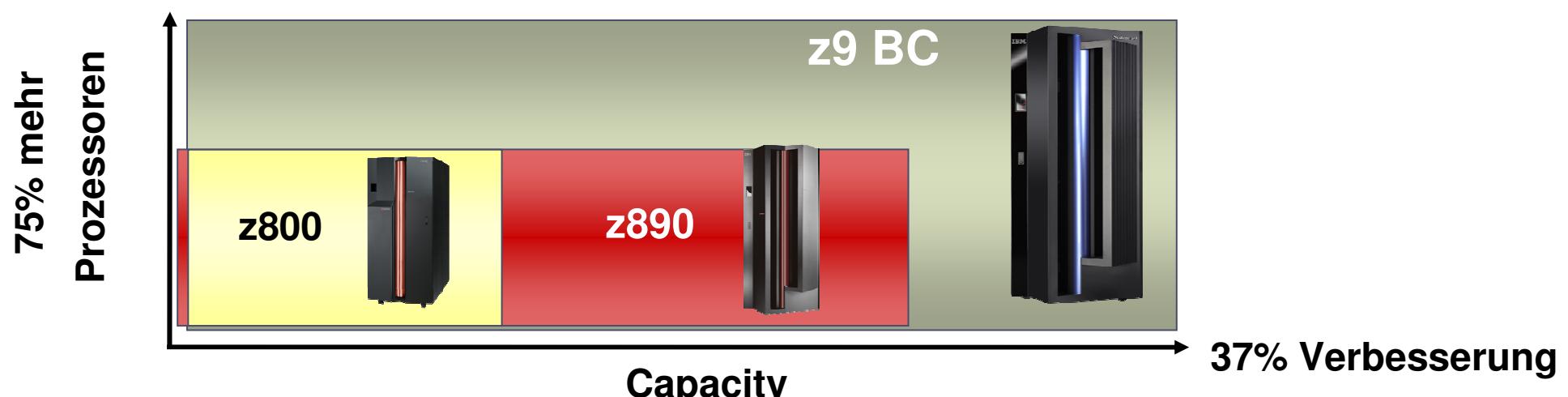
Flexibilität für Wachstum

▪ Größere Granularität und Skalierung

- Zwei Modelle in einem Maschinen Typ (2096)
 - 1- bis 4-Wege hoch performante Zentralprozessoren (CPs)
 - Einstiegsmodell mit 1- bis 3-Wege CPs
 - Bis zu 7-Wege mit Spezial Prozessoren
- 73 Kapazitätsstufen für einen 2.6 fachen Ausbau der Flexibilität gegenüber IBM eServer™ zSeries® 890 (z890)
- Liefert ca. 37% mehr Kapazität mit demselben kleinen Einstiegspunkt wie bei z890
- Bis zu 37% Hardware Performance Verbesserungen für Linux® (IFLs), Java™ (zAAPs) und Coupling (ICFs)
- Neuer zIIP für Daten-Verarbeitungsgeschäft
- Verdoppelung von Arbeitsspeicher – bis zu 64 GB pro Server

▪ Verbesserte I/O Performance

- 40% mehr FICON® channels – bis zu 112
- Bis zu 170% größere Bandbreite als z890
- FICON Performance kann mit Modified Indirect Data Address Word (MIDAW) gesteigert werden
- Doppelte FICON concurrent I/O operations von 32 auf 64 auf einem FICON Kanal
- Multiple Subchannel Sets (MSS) für mehr Logische Volumes



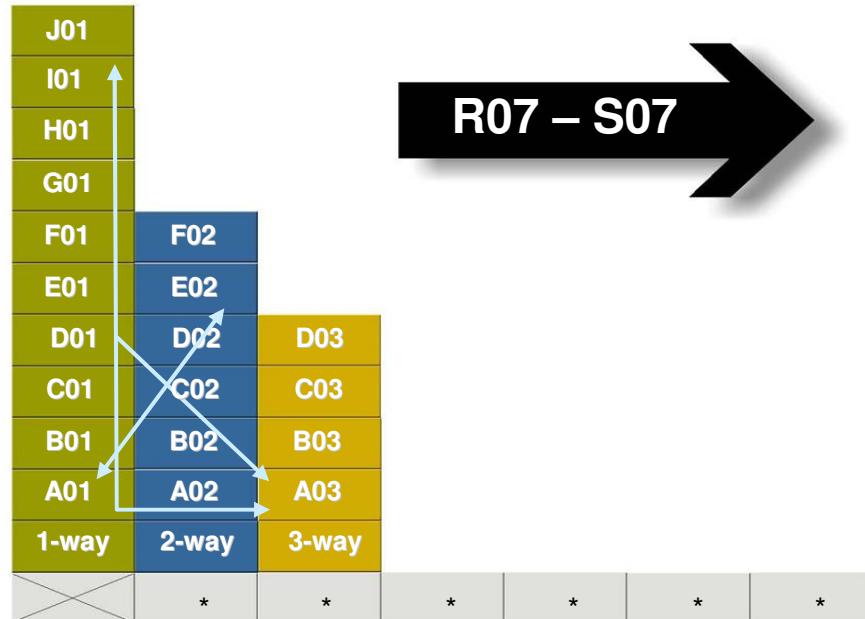
Verbesserte Granularität und Skalierung

Sie haben die Wahl!

z9 BC Modell R07

- ▶ Niedriger Einstiegspunkt
- ▶ Kosteneffizientes Wachstum
- ▶ System z9 I/O Pakete in kleinem Umfang
- ▶ Mehr Spezialprozessoren als bei z890
- ▶ Beliebige Kapazitätsanpassungen im Modell R07 und ein Aufrüstungspfad auf Modell S07

Model R07



Model S07

Z01	Z02	Z03	Z04
Y01	Y02	Y03	Y04
X01	X02	X03	X04
W01	W02	W03	W04
V01	V02	V03	V04
U01	U02	U03	U04
T01	T02	T03	T04
S01	S02	S03	S04
R01	R02	R03	R04
Q02	Q03	Q04	
P02	P03	P04	
O02	O03	O04	
N02	N03	N04	
M03	M04		
L03	L04		
K04			

Below the table, a row of labels indicates the number of ways: 1-way, 2-way, 3-way, and 4-way. The 3-way and 4-way columns are highlighted in orange. The 1-way and 2-way columns are greyed out. The last three columns are also greyed out.

S07 – z9 EC

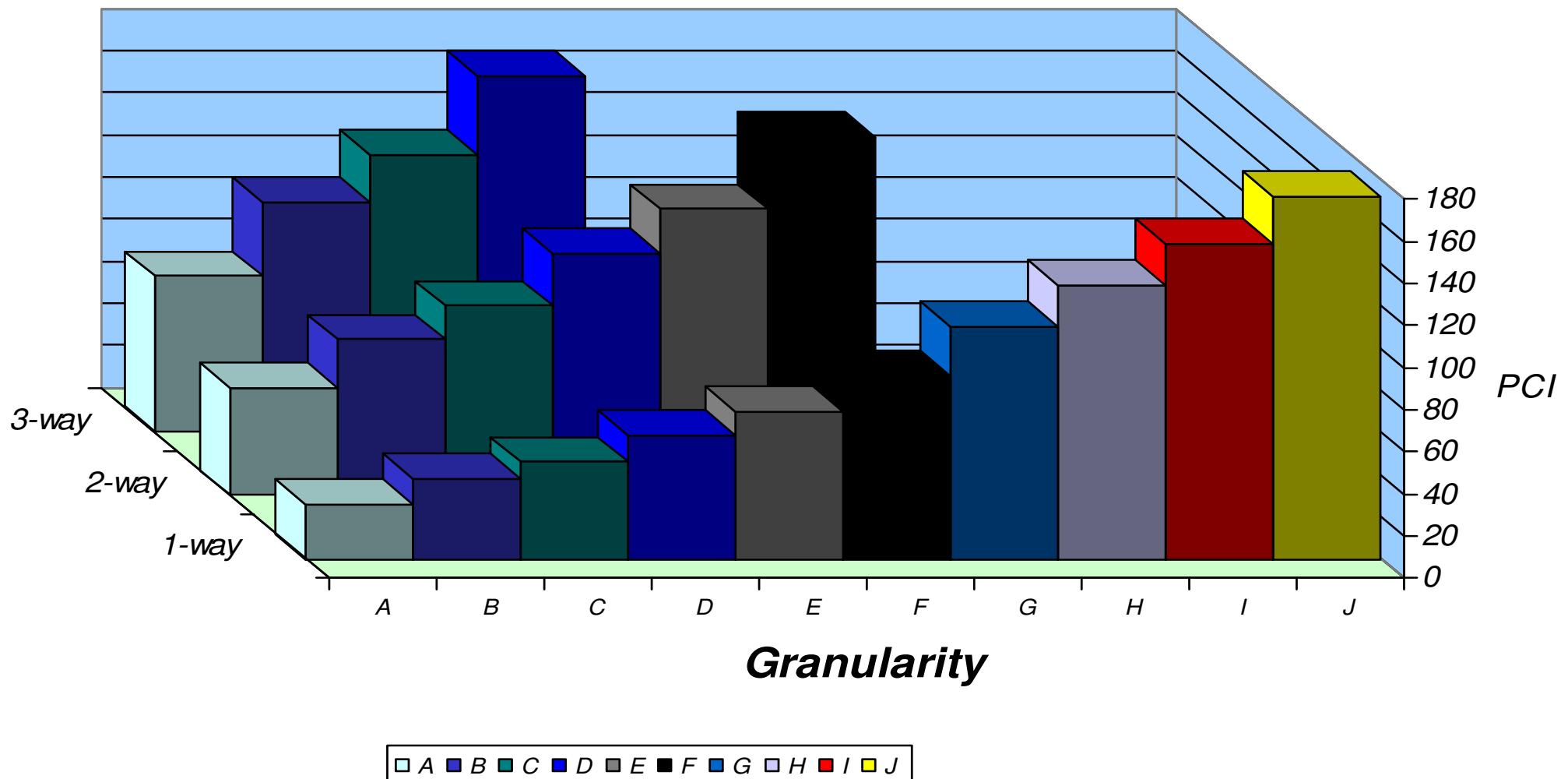
z9 BC Modell S07

- ▶ Granularität entwickelt für Flexibilität und Wachstum
- ▶ Beliebige Kapazitätsanpassungen im Modell S07 und ein Aufrüstungspfad auf z9 EC
- ▶ Mehr Spezialprozessoren inklusive Linux only und ICF only Server

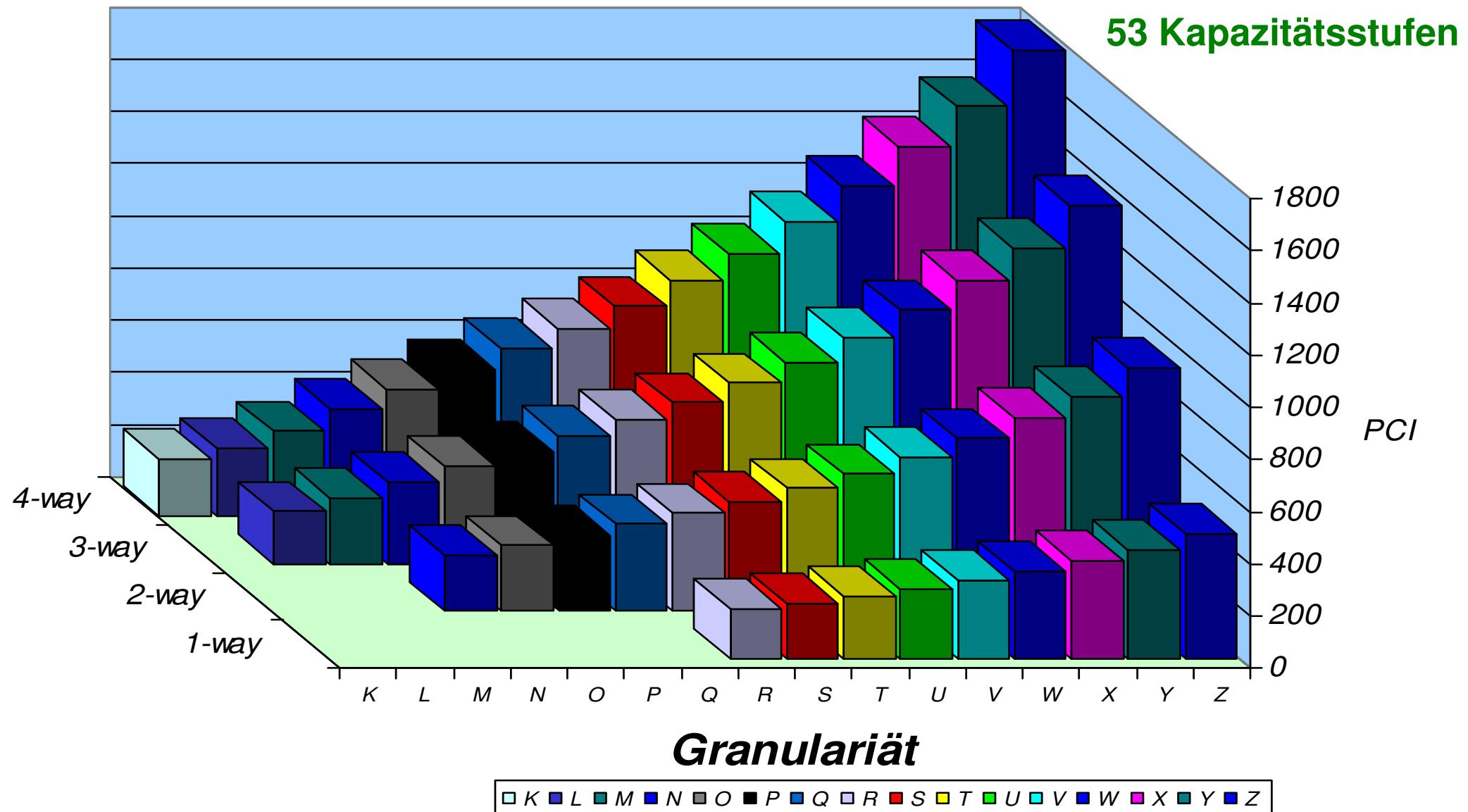
* Specialty Engines

Prozessor Granularität z9 BC R07

20 Kapazitätsstufen



Prozessor Granularität z9 BC S07

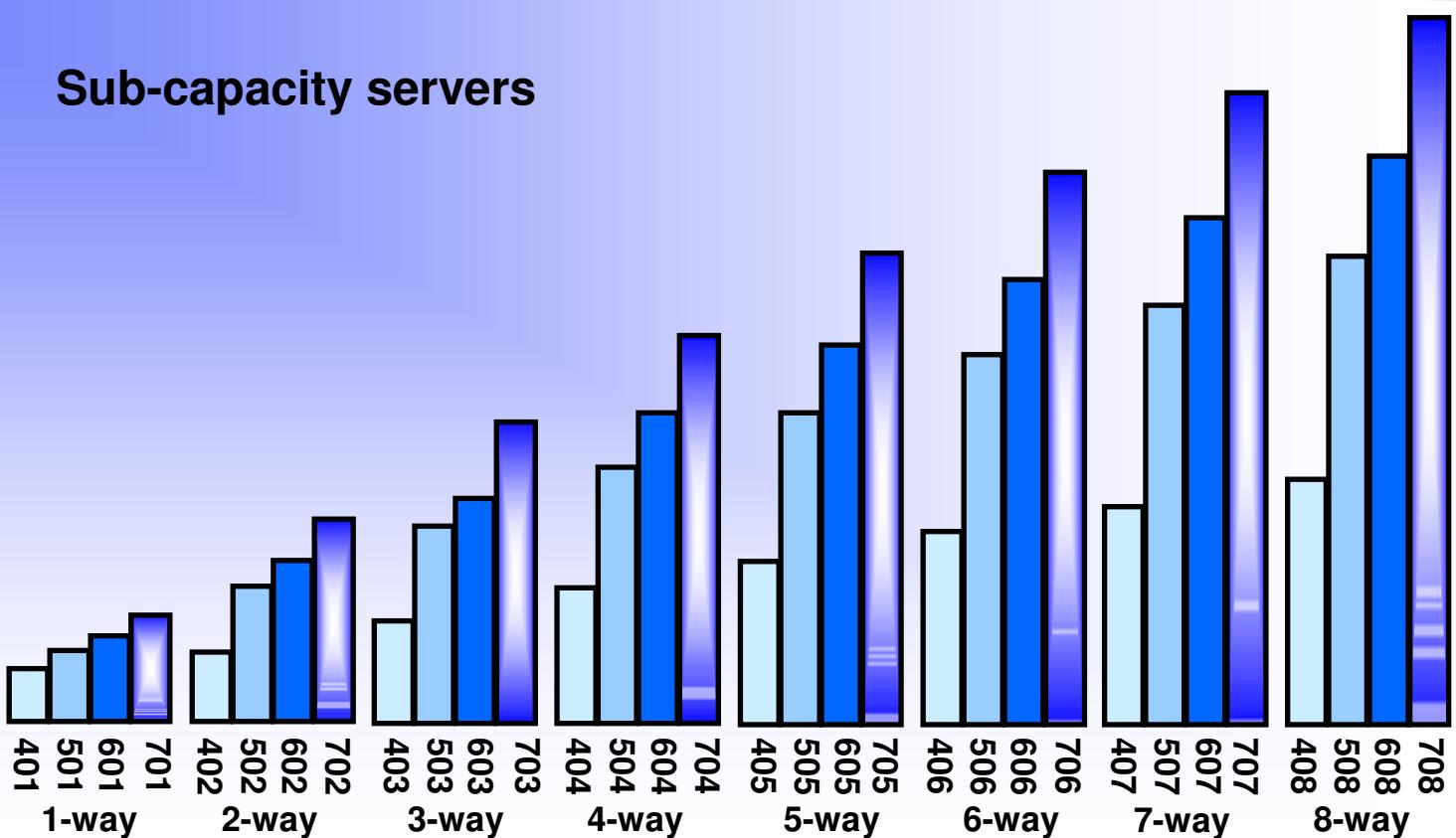


z9 EC Granularität die Ihren Anforderungen entspricht

Zum Vergleich mit z9 BC:

Überlappung im unteren Bereich

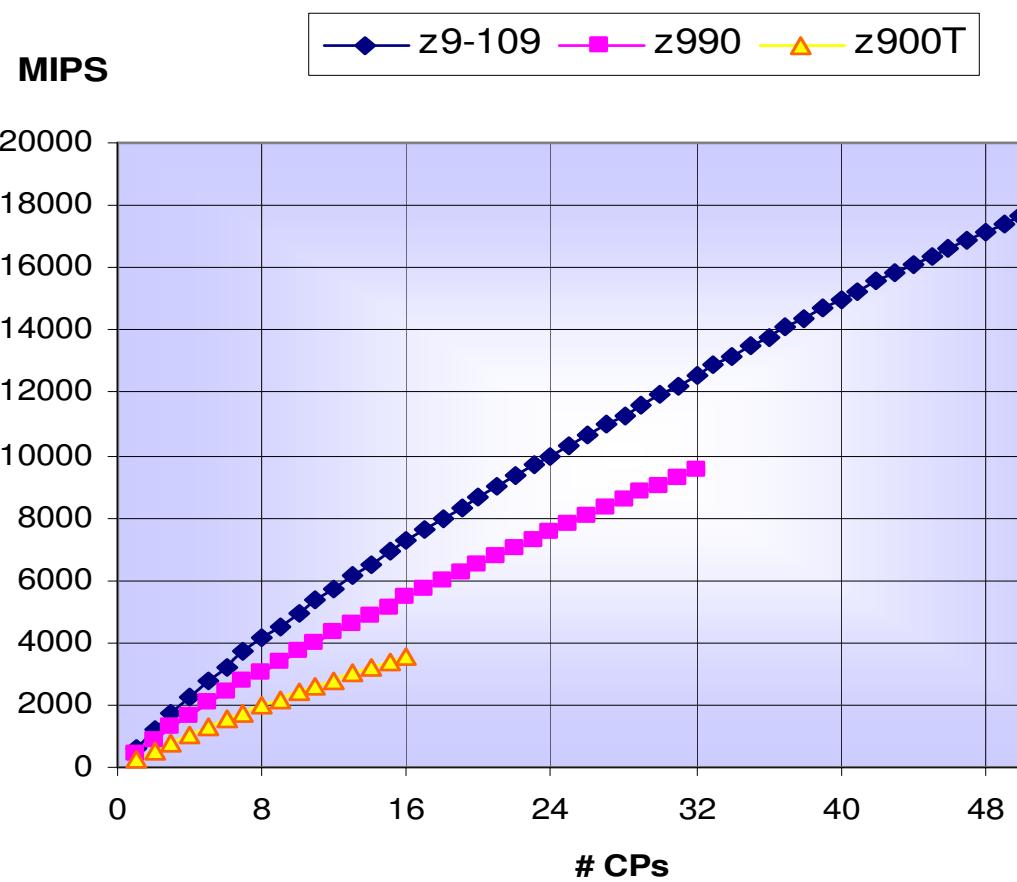
Sub-capacity servers



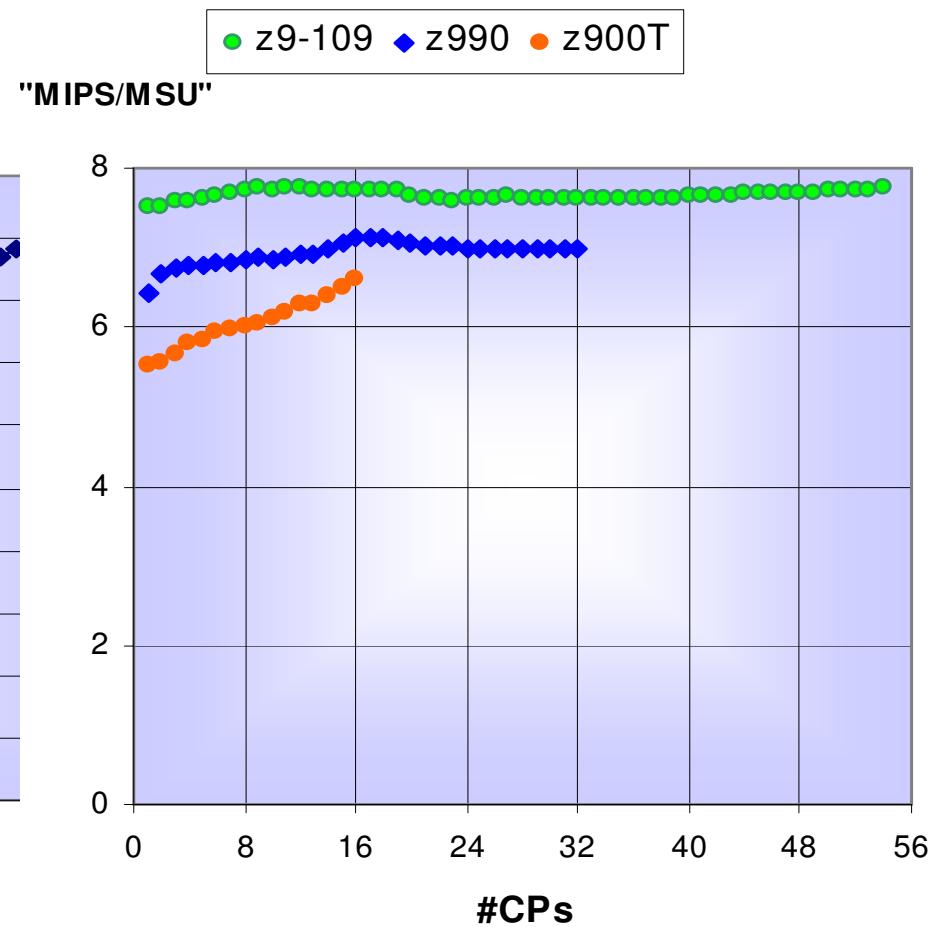
- z9 EC bietet nun 24 zusätzliche sub-capacity Stufen für maximal 8 Zentralprozessoren (CPs)
- Einstiegspunkt liegt bei ca. 1/3 der Kapazität eines Modells 701
- Alle CPs müssen auf derselben Kapazitätsstufe in einer z9 EC liegen

Capacity (“MIPS”) und MSUs

Multilmage Mixed LSPR MIPS



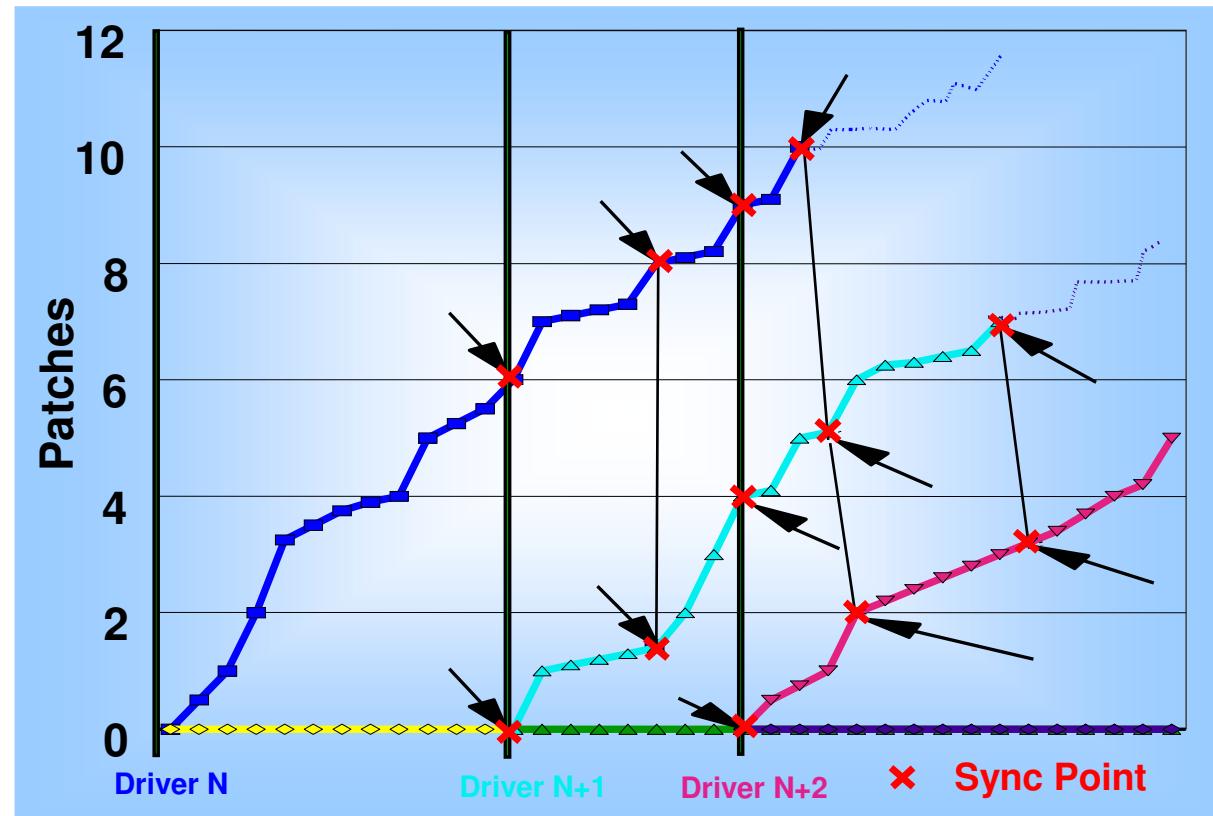
Capacity vs MSU



“MIPS” = $450 * \text{z/OS 1.6 Multi-Image Mixed ITRR (Basis 2084-301:=1)}$

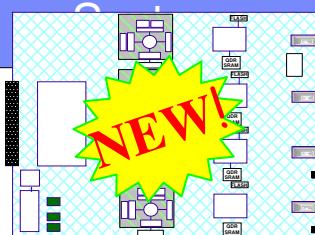
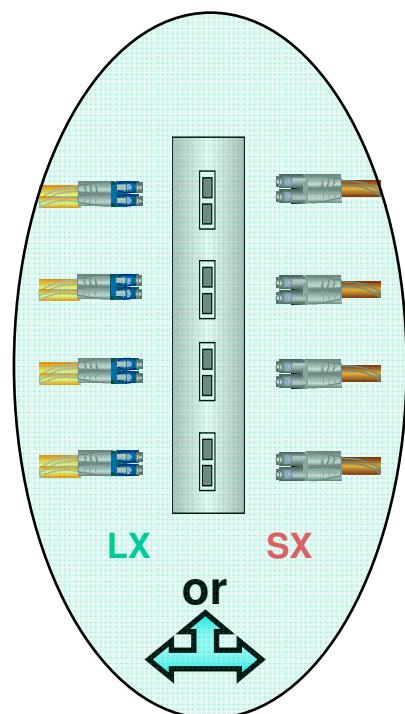
z9 'Enhanced Driver Maintenance' Überblick

- Unterbrechungsfreies Firmware ('Microcode') Update (ohne POR) von Driver N Patch xx auf Driver N+1 Patch yy
- Nicht 'any to any', sondern zwischen festgelegten "Synch-Points"
- Macht 'Scheduled Outage' für Firmware Upgrades zwischen diesen 'Synch-Points' überflüssig !

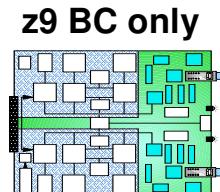


FICON Express4

- Transparent Auto-Negotiate 1, 2, 4 Gbps
- Small Form Factor (independent repair)
- FC or FCP, Shared and Spanned
- Support Cascaded Directors
- No FCV - FICON Bridge
- LC Duplex



- **FC3321 - FICON Express4 10KM LX**
 - 10 KM (6.2 miles) unrepeated
 - 4 PORT
 - 9/125 micron single mode fiber
- **FC3322 FICON Express4 SX**
 - 55-860 Meters unrepeated, depending on Fiber and Speed
 - 4 PORT
 - Supports 50/125 or 62.5/125 micron multimode fiber
- **FC3323 FICON Express4-2C 4KM LX**
 - 4 KM (2.48 miles) unrepeated
 - 2 PORT
 - 9/125 micron single mode fiber
- **FC3324 FICON Express4 4KM LX**
 - 4 KM (2.48 miles) unrepeated
 - 4 PORT
 - 9/125 micron single mode fiber



System z9 und zSeries Kryptographische Technologie

- Weiterentwicklung der **flexiblen Secure Sockets Layer (SSL) Beschleunigung**
- **Integration der Crypto Features via ICSF (z/OS)**
- **Von zentraler Bedeutung: erforderliche Zertifizierungen und Open Standards**
- **Kontinuierliche Performance Verbesserungen**
 - Jedes Crypto Express2 Feature auf einer System z9 Maschine (beide Adapter als Accelerator konfiguriert) unterstützt bis zu 6000* SSL Handshakes pro Sekunde

z900/z800 – Dez. 2000/ Mai 2002
2 Chips auf CEC Board -
CMOS7s+ PCICC/PCICA (10/01)



G6 – Juni 1999
2 Chips auf Prozessor
MCM - CMOS5x +
PCICC (6/99)



G5 – Sept. 1998
2 Chips auf Prozessor
MCM - CMOS5x +
PCICC (6/99)



G4 – Sept. 1997
SCMs auf Planar
Board - CMOS5x



G3 – Juni, 1997
SCMs auf Planar
Board - CMOS5x



z9 – September 2005
Crypto Express2



z990/z890 – Januar 2005
Crypto Express2



z890 – Mai 2004
PCIXCC/PCICA



z990 – September 2003
PCIXCC



z990 – Juni 2003
CPACF/PCICA



z900/z800 – Dez. 2000/ Mai 2002
2 Chips auf dem CEC Board -
CMOS7s+ PCICC/PCICA (10/01)

*These measurements are examples of the maximum transactions/second achieved in a lab environment with no other processing occurring and do not represent actual field measurements. Details available upon request.

z9 Hardware Crypto Unterstützung

■ Crypto Express2

– Zwei Konfigurationsarten

- Coprocessor (default)
 - Design gemäß Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 Level 4 Zertifizierung
- Accelerator (konfiguriert von der HMC)

– Drei Optionen für Konfiguration

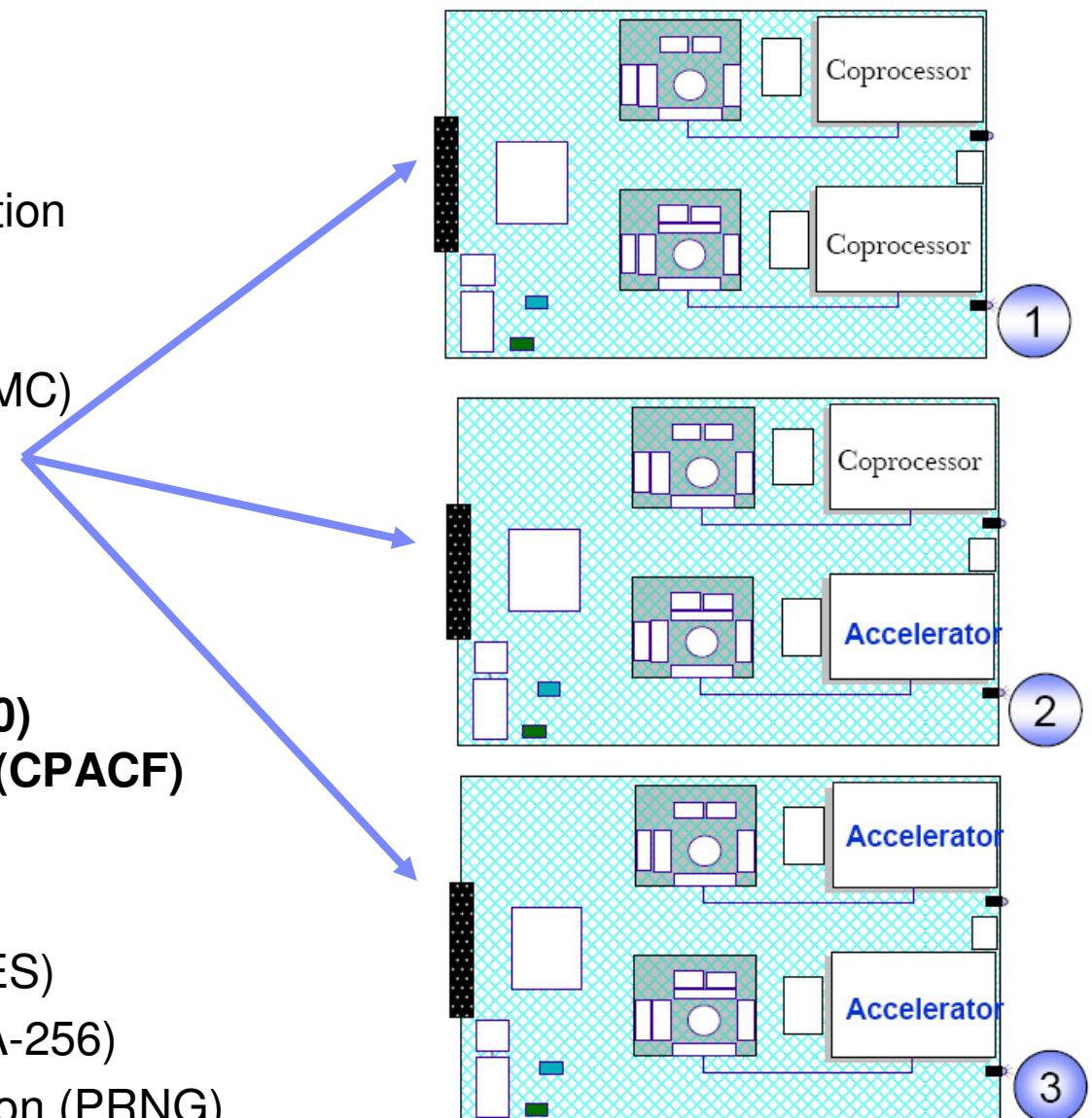
- Default: Coprocessor

■ Außerdem:

Auf jedem PU Chip verfügbar (seit z990)

CP Assist for Cryptographic Function (CPACF)

- Unterstützt DES, TDES und SHA-1
- Neu mit z9
 - Advanced Encryption Standard (AES)
 - Secure Hash Algorithm – 256 (SHA-256)
 - Pseudo Random Number Generation (PRNG)



z9 BC im Überblick

Zwei Hardware Modelle
Granularität: 73 Kapazitäts Stufen

Schnellerer Uni Processor

8 PUs

Bis zu 64 GB Speicher

Bis zu 30 LPARs

Separates PU Pool Management

PU Conversions für zAAPs und zIIPs

CBU für IFL, ICF, zAAP and zIIP

CBU and On/Off CoD Enhancements

Redundante I/O Anbindung

Dynamische Oszillator-Umschaltung

54 zusätzliche Hardware Instruktionen

Erweiterte Driver Maintenance



Vorschau*
Server Time Protocol

Hot pluggable/ maintainable
MBA/STI Anschluss Karten

Bis zu 16 2.7 GB STIs pro System

MIDAW facility

Multiple Subchannel Sets per LCSS

63.75K Subchannels for Set-0

Erhöhte Zahl von FICON Express2 und 4 Features

N_Port ID Virtualization

IPv6 Support for HiperSockets

OSA-Express2 1000BASE-T

FICON und OSA Enhancements

Crypto Enhancements

Konfigurierbare Crypto Express2

Availability in EU after implementation of RoHS

*This statement represents IBM's current intentions. IBM development plans are subject to change or withdrawal without further notice.

Note: Please refer to the latest PSP bucket for latest PTFs for new functions/features

Investment Schutz mit IBM System z Technologie

- Ihre Investitionen sind sicher. IBM bietet Upgrades von zSeries nach System z9 und Aufrüstbarkeit innerhalb der System z9 Familie
- Wachstum beginnt wann immer Sie es benötigen – Temporär oder Permanent
- On/Off Capacity on Demand Upgrades können von Ihnen getestet werden
- Rekonfigurationen von Spezial Prozessoren wenn das Geschäft es bedarf
- Erweiterungen im Capacity BackUp (CBU)



z9 Multiple Subchannel Sets

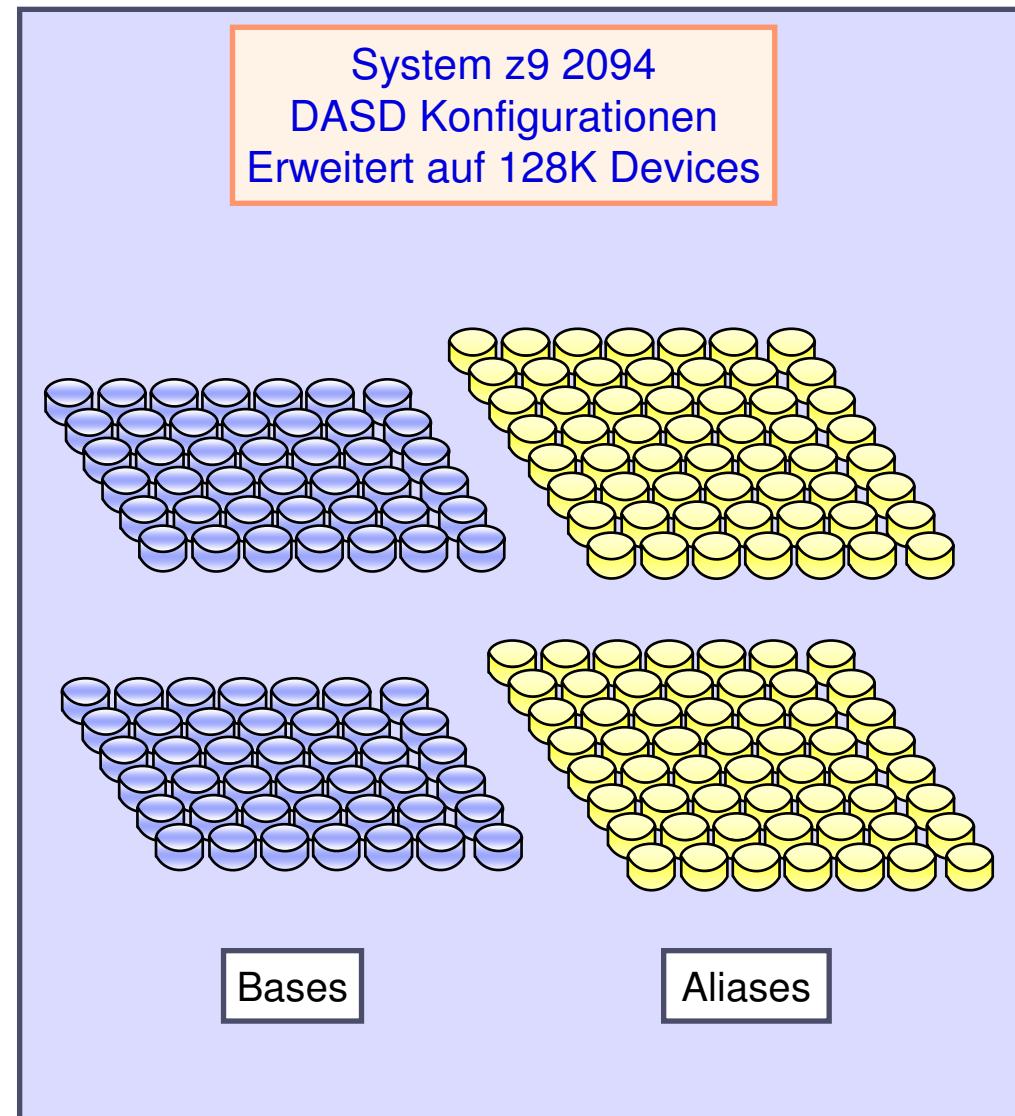
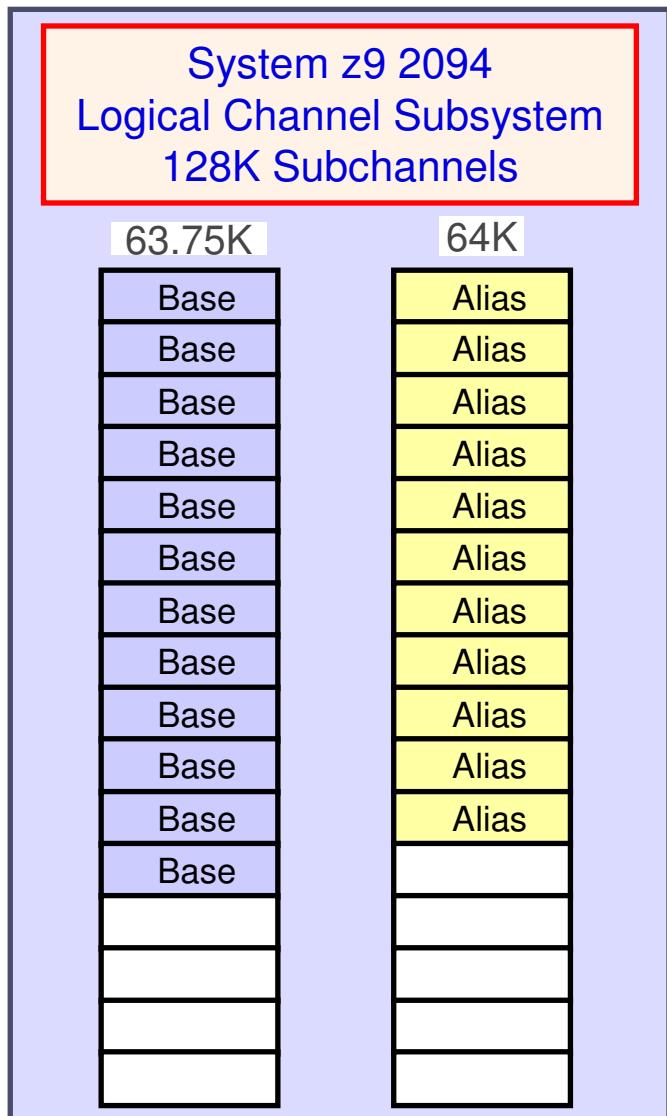
▪ Beschreibung

- Auf z990, z890, z900, and z800:
Ein Set von 63K Subchannels verfügbar
- Auf z9: Zwei Sets Subchannel Sets pro LCSS verfügbar:
 - Ermöglicht bis zu 63.75K Subchannels in Set-0 und
 - Zusätzlich 64K-1 Subchannels in set-1
- Erlaubt weiteres Wachstum der I/O device Konfiguration

▪ Operating System Requirements

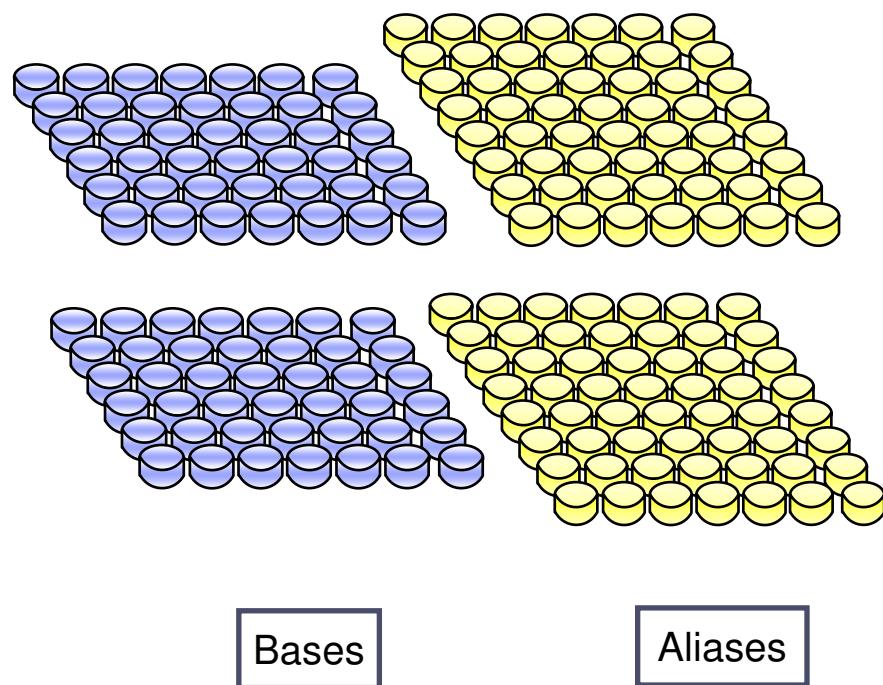
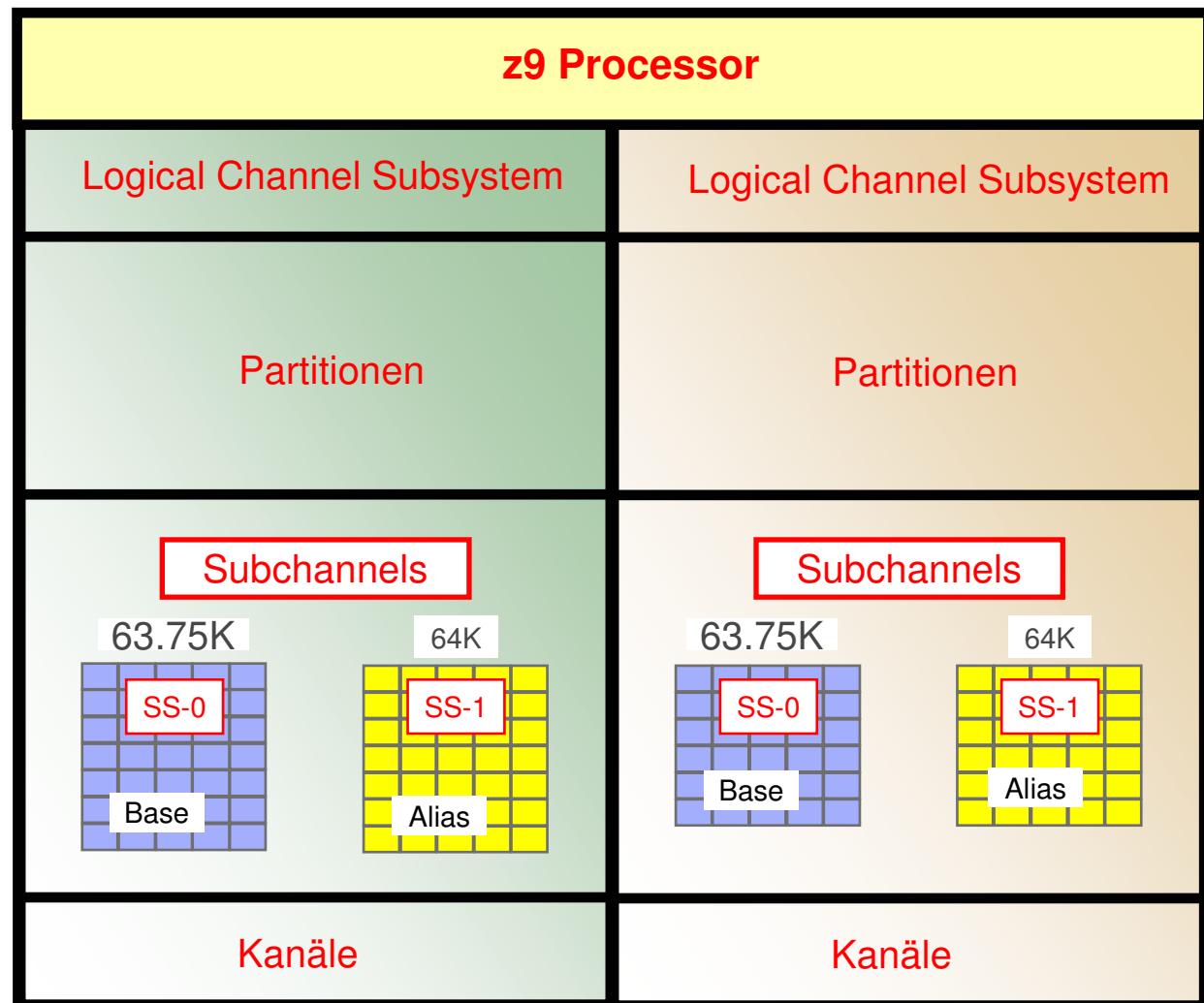
- z/OS 1.7 oder höher
- z/OS wird ausschließlich Parallel Access Volume Alias (PAV-alias) Devices im zweiten Subchannel Set erlauben

z9 – I/O Konfigurationserweiterung - Multiple Subchannel Sets



z9 – Multiple Subchannel Sets pro LCSS

Jedes z9 Logical Channel Subsystem kann bis zu zwei Subchannel Sets haben



z9-BC I/O Überblick

- **I/O Enhancements**
 - Bis zu 28 FICON Express, FICON Express2, FICON Express4 features
 - 4 channels/feature FICON/FCP
 - 1, 2, 4 Gbps auto-negotiated. 4 Gbps for FICON Express4
 - Modified Indirect Data Address Word (MIDAW) Facility
 - Multiple (2) Subchannel sets (MSS)
 - 63.75K Subchannels for Set-0
 - Bis zu 16 x 2.7GB STIs (7 STIs max für den einen I/O cage. Die übrigen STIs könnten für ICB-4s) genutzt werden.
- **Storage Area Networks (SANs) Erweiterungen**
 - N_Port ID Virtualization
 - Program Directed re-IPL
 - FICON Link Incident Reporting
- **Networking Erweiterungen**
 - HiperSockets IPv6
 - OSA-Express2 1000BASE-T Ethernet
 - OSA-Express2 OSN (OSA für NCP support)
 - GARP VLAN Management (GRVP)



z9 BC I/O Connectivity

- **HiperSockets, bis zu 16 (internal LAN)**
- **Crypto Express2, bis zu 8**
 - Jetzt konfigurierbar: 'Coprocessor' für Secure Key Transaktionen und 'Accelerator' für SSL Beschleunigung
- **Coupling Links, bis zu 64 (kombiniert)**
 - IC (bis zu 32), ICB-3 (bis zu 16), ICB-4 (bis zu 16), ISC-3 (bis zu 48 aktive Links)
- **16-port ESCON**
 - Bis zu 420 Kanälen
- **FICON Express4, FICON Express2, FICON Express**
 - Bis zu 28 Features / 112 Kanäle (FICON Express4 und FICON Express2)
 - Bis zu 28 Features / 56 Kanäle (FICON Express4 2-port)
- **OSA-Express2, OSA-Express**
 - Bis zu 24 Features
 - Fast Ethernet, 1000BASE-T Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Weit fortgeschrittene On Demand Technologien: Concurrent Upgrade - CBU, CIU, OOCoD

■ CBU – Capacity Backup - Vorübergehendes 'Notfall'-Upgrade

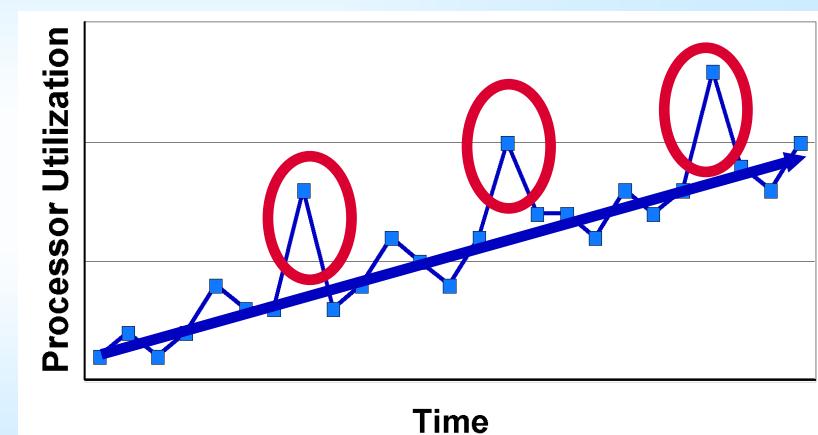
- ▶ Unterbrechungsfreies vorübergehendes Hinzufügen von **CPs** in einer **Notfall-Situation** (erfordert entsprechenden Vertrag)
- ▶ Kunde (oder IBM) aktiviert Upgrade im Notfall oder zu Testzwecken
- ▶ Anschließend (nach Test oder Behebung des Notfalls): Unterbrechungsfreies Downgrade

■ CIU – Customer-Initiated Upgrade - Dauerhaftes Upgrade

- ▶ Möglichkeit der Bestellung und Installation eines dauerhaften Upgrades durch den Kunden via Resource Link™ (Web) und IBM Remote Support Facility (RSF)

► OOCoD - On/Off Capacity on Demand - Temporary capacity upgrade

- ▶ Unterbrechungsfreies vorübergehendes Hinzufügen von CP's, IFL's, ICF's, zAAP's oder zIIPs nach Belieben (in **jeder** Situation)
- ▶ Erfordert OOCoD "right to use" Feature (0€ !) für OOCoD Vertrag und administrative Vorbereitung
- ▶ Bestellung und Installation durch den Kunden via Resource Link und IBM RSF (CIU)
- ▶ Feature und Bestellungen sind kostenlos
- ▶ Bestellungen „auf Vorrat“ möglich
- ▶ Unterbrechungsfreie Entfernung der Zusatzkapazität wenn nicht mehr erforderlich/gewünscht
- ▶ Seit Oktober 2004: Kostenloser (IBM) On/Off CoD Test bis zu 24h !



Dedizierte Prozessoren für spezielle Aufgaben: Technische Lösungen für ökonomische Herausforderungen

- **System Assist Prozessor (SAP)**
 - Exklusiv für I/O: Standard auf allen CMOS-Prozessoren
- **Internal Coupling Facility (ICF - 1997)**
 - Exklusiv für Parallel Sysplex (CFCC)
- **Integrated Facility for Linux (IFL - 2001)**
 - Exklusiv für Linux
- **zSeries Application Assist Processor (zAAP - 2004)**
 - Exklusiv für Java Workloads auf z/OS 1.6+
- **z9 Integrated Information Processor (zIIP - 2006)**
 - Exklusiv für ausgewählte DB2 Workloads auf z/OS 1.6+ / DB2 V8



- ★ Identische Funktionalität wie Standard-Prozessor
- ★ Niedrigerer Preis als für Standard Prozessor
- ★ Gehen nicht in die Berechnung traditioneller zSeries Software-Gebühren ein

Warum IBM System z9 ?

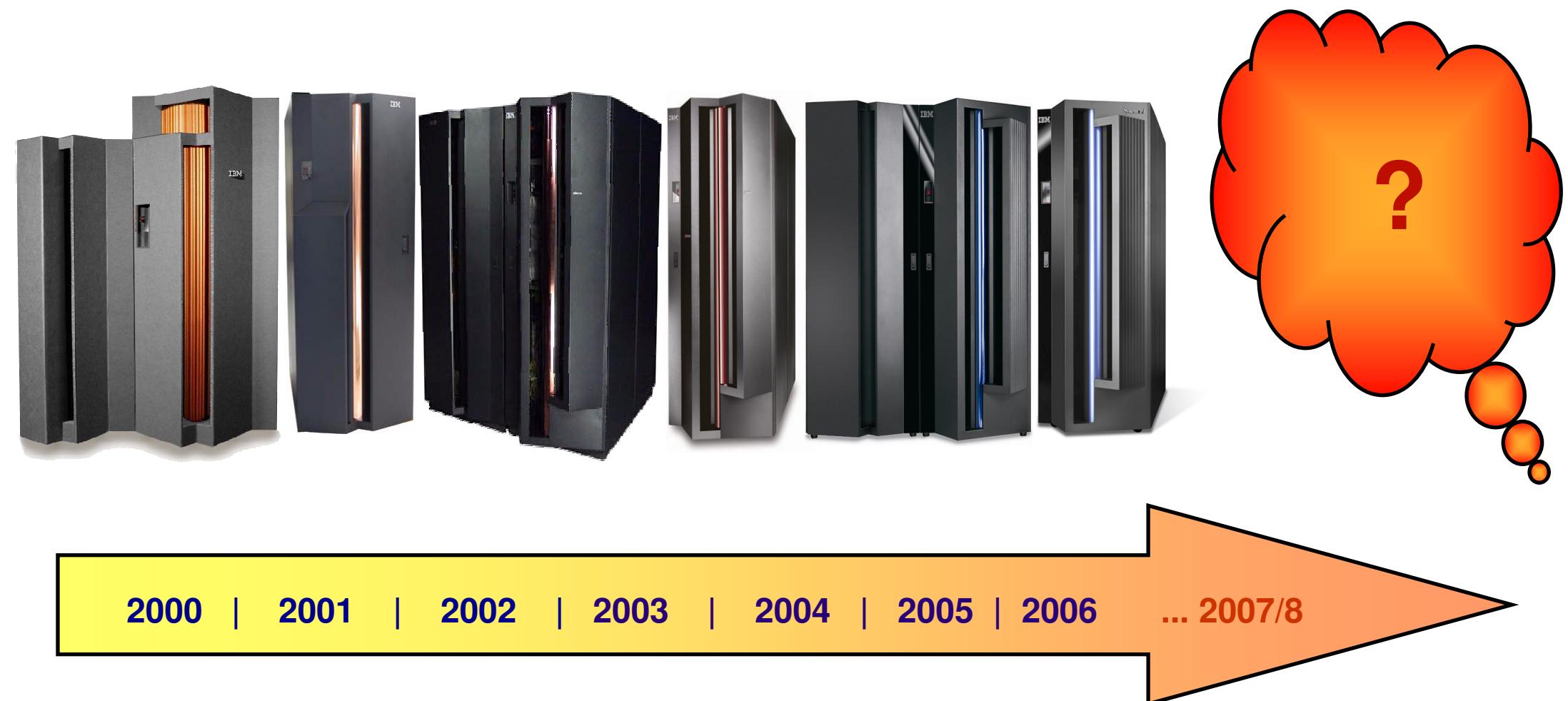
1. Die technischen Vorteile

- Schneller, größer, höhere Granularität, mehr Möglichkeiten
 - ▶ Konsolidierung, Integration, Virtualisierung, Flexibilität
- und läuft und läuft und läuft zuverlässig
 - ▶ Enhanced Driver Maintenance, ...

2. Die wirtschaftlichen Vorteile

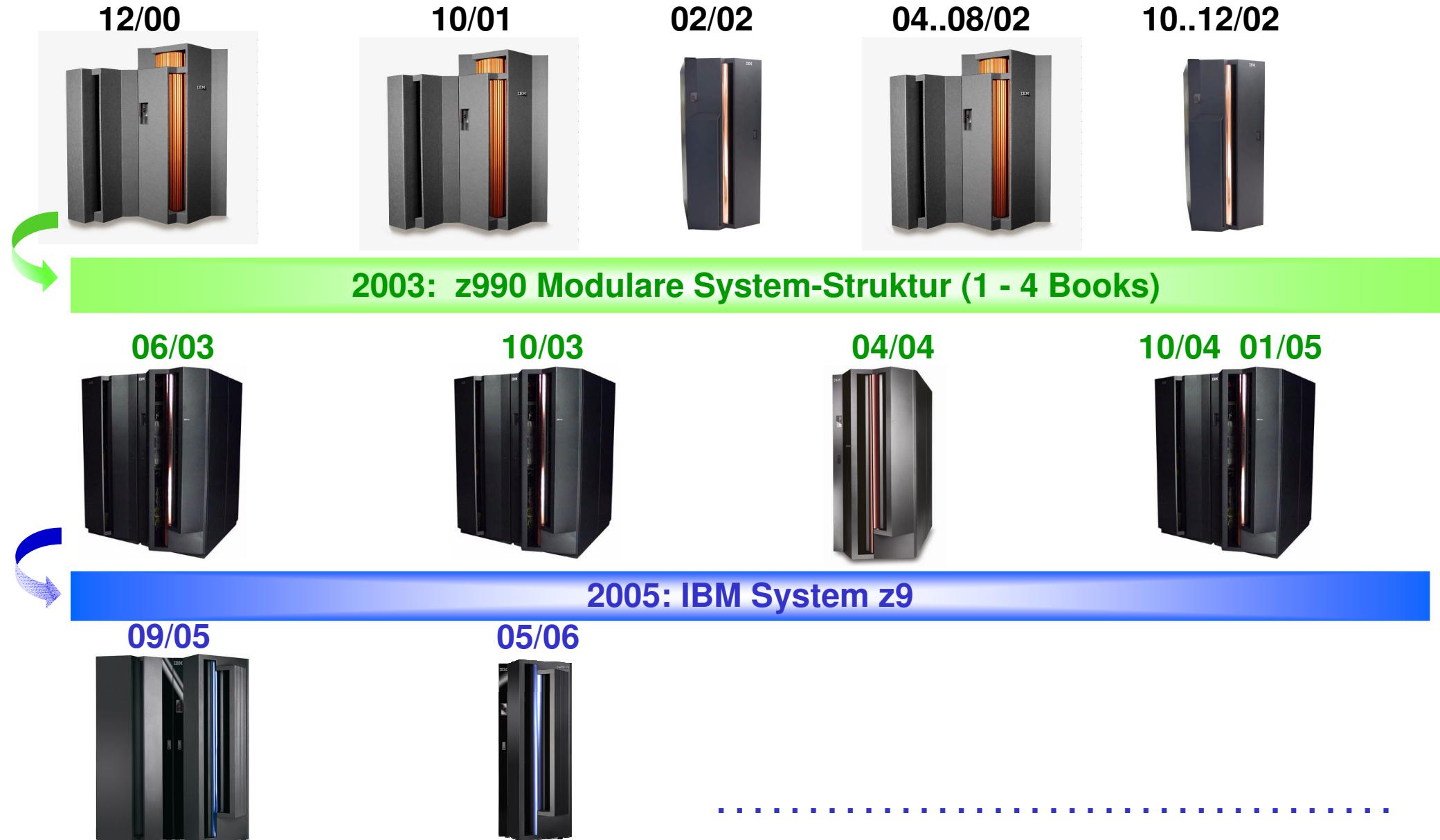
- Price/Performance, speziell IFL & zAAP (prozessorbezogen!)
 - ▶ Faktor 2 besser als z900 (bzw. z800)!
- HW-Wartungskosten (leistungsbezogen!)
 - ▶ Deutlich geringer als z990, z990 deutlich geringer als z900 (bzw. z800, z890)
- SW Lizenzgebühren (leistungsbezogen!)
 - ▶ Deutlich geringer als z990, z990 deutlich geringer als z900 (bzw. z800, z890)

System z - Perspektiven



Die Evolution von zSeries und System z9 2000 ... 2006 ...

Kontinuierliche Erweiterung der 2000/2001 z900-Basis : Funktionalität, Kapazitäts-Spektrum

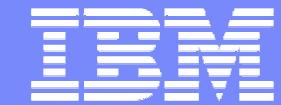


- Fragen ?

Perspektiven



Systeme
Technologie



Systems and Technology Group

Anhang



z890/z990/z9 FICON Express2

■ Vier Kanäle pro Feature

- z990: Bis zu 240 Kanälen bei unverändertem Platzbedarf
- z9: Bis zu 336 Kanälen (3 Cages x 28 Features x 4 Ports)

■ Zwei CHPID Typen

- FICON und CTC
- Kommunikation mit SCSI Devices

■ Signifikante Performance-Verbesserungen

- bis zu 270 MB/sec, bis zu 13000 IO/sec
- z9 MIDAW

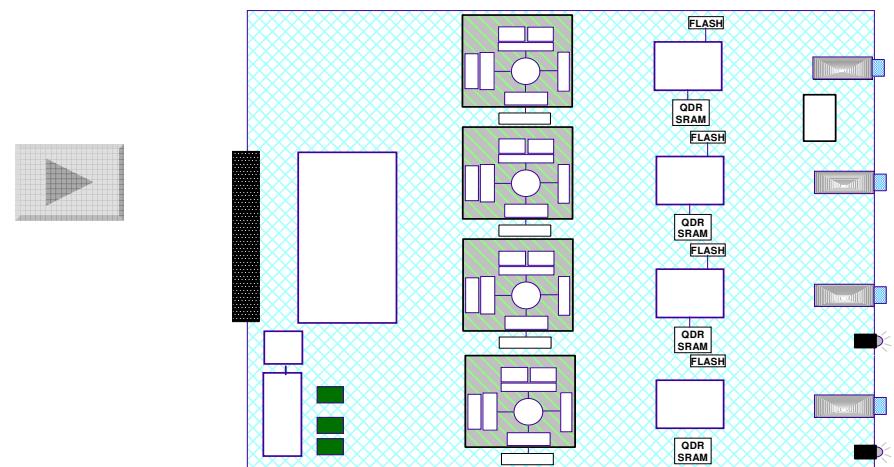
Perspektiven

■ 2006:

- 4 Gb/sec FICON mit z9

■ 2007/8:

- 2007/8: 2/4/8 Gb/sec : 30 kIO/sec, 1600 MB/sec

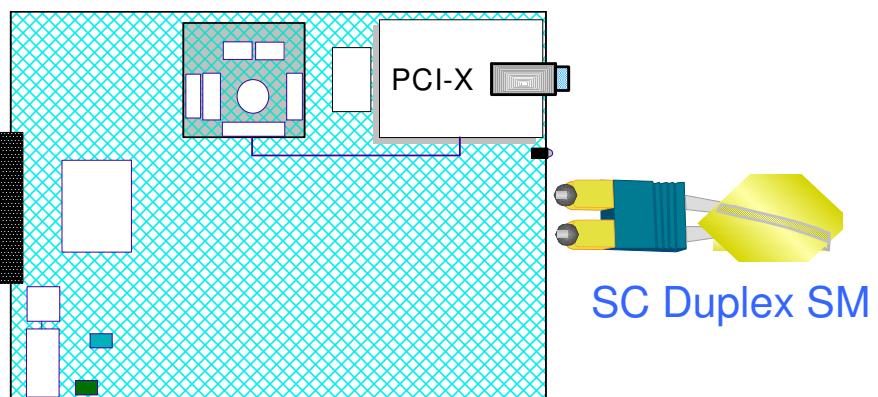


z890/z990/z9 OSA-Express2

- **Jüngstes Familienmitglied**
10 Gigabit Ethernet LR (long reach)

- Ein Port pro Feature
- 9 Mikron Single Mode Fiber, SC Duplex Connector

10 Gigabit Ethernet Feature
3368



Perspektiven

- **2006:**
 - 10 GbE mit ca. 50% LineSpeed
- **2007/8:**
 - Full LineSpeed 10 GbE